

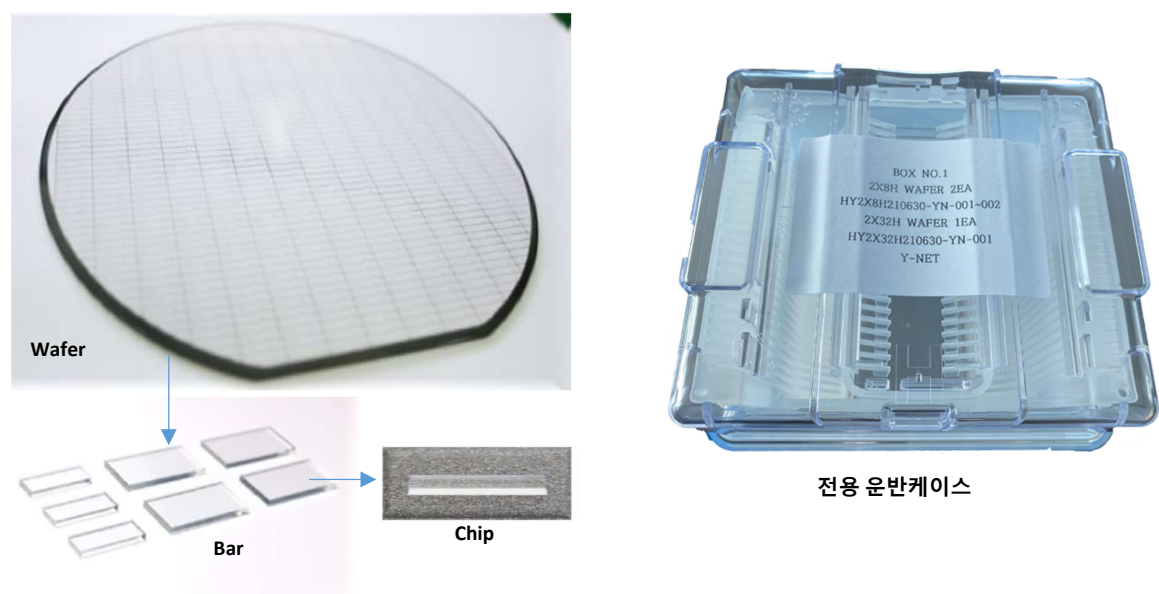
Optical Splitter
Splitter Wafer

General

Introduction
광스플리터 칩을 내장하고 있는 웨이퍼는 1mm의 얇은 석영판에 수백개의 칩을 내장하고 있습니다.
높은 수율을 가지는 웨이퍼는 직경 6인치의 크기로 제공됩니다. 고객에게는 안전한 전용 운반 케이스에 넣어 전달합니다.

Functions
Optical Signal Split

Presentative Images



Specification

PLC Wafer	Chips Q'ty	Yield(%, Avg.)	Total Lived Chips	P-grade (IL/Uni/PDL)
1x2	811	93	754	3.6/0.5/0.15
1x4	913	93	849	6.8/0.5/0.15
1x8(F)	455	93	423	10.0/0.6/0.15
1x8(H)	708	93	658	9.8/0.6/0.15
1x16(H)	382	90	343	13.0/0.8/0.15
1x32(H)	156	90	140	16.2/1.0/0.2
1x64(H)	60	80	48	19.5/1.0/0.2